

10.11.2004

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

RECD 13 JAN 2005

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日  
Date of Application: 2004年 1月 7日

出願番号  
Application Number: 特願2004-002411  
[ST. 10/C]: [JP2004-002411]

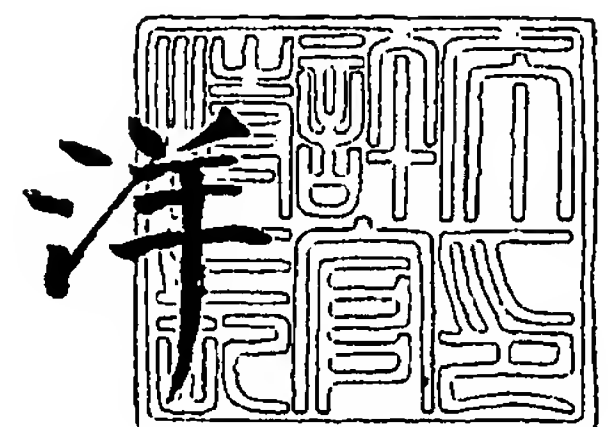
出願人  
Applicant(s): 三井金属鉱業株式会社

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年12月24日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願  
【整理番号】 M0325  
【提出日】 平成16年 1月 7日  
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿  
【国際特許分類】 H01M 4/02  
【発明者】  
    【住所又は居所】 埼玉県上尾市原市 1 3 3 3 - 2 三井金属鉱業株式会社総合研究  
    所内  
    【氏名】 坂口 善樹  
【発明者】  
    【住所又は居所】 埼玉県上尾市原市 1 3 3 3 - 2 三井金属鉱業株式会社総合研究  
    所内  
    【氏名】 安田 清隆  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000006183  
    【氏名又は名称】 三井金属鉱業株式会社  
【代理人】  
    【識別番号】 100076532  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 羽鳥 修  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 013398  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1  
    【物件名】 要約書 1  
    【包括委任状番号】 9716025

## 【書類名】 特許請求の範囲

## 【請求項 1】

電極の厚さ方向で見たときに、活物質層が存在する部位の表面から出力端子が引き出されていることを特徴とする非水電解液二次電池用電極。

## 【請求項 2】

前記活物質層に含まれる活物質が電子伝導性の低い材料からなる請求項 1 記載の非水電解液二次電池用電極。

## 【請求項 3】

表面が電解液と接する一対の集電用表面層と、該表面層間に介在されたりチウム化合物の形成能の高い活物質の粒子を含む少なくとも一層の活物質層とを備え、該集電用表面層の表面から出力端子が引き出されている請求項 1 又は 2 記載の非水電解液二次電池用電極。

## 【請求項 4】

前記表面を構成する材料が前記活物質層の厚み方向全域に亘って浸透して両面が電氣的に導通しており、電極全体が一体として集電機能を有している請求項 3 記載の非水電解液二次電池用電極。

## 【請求項 5】

前記表面層はその厚みが  $0.3 \sim 10 \mu\text{m}$  である請求項 3 又は 4 記載の非水電解液二次電池用電極。

## 【請求項 6】

前記表面層に、該表面層の厚さ方向へ延び且つ非水電解液の浸透が可能な微細空隙が多数形成されている請求項 3 ないし 5 の何れかに記載の非水電解液二次電池用電極。

## 【請求項 7】

前記微細空隙が前記活物質層と通じ、少なくとも一方の前記表面層における前記微細空隙の平均開孔面積が  $0.1 \sim 50 \mu\text{m}^2$  で且つ開孔率が  $0.1 \sim 20\%$  であり、集電用の厚膜導電体を有していないことを特徴とする請求項 6 記載の非水電解液二次電池用電極。

## 【請求項 8】

前記表面層が、電解めっきによって形成されている請求項 3 ないし 7 の何れかに記載の非水電解液二次電池用電極。

## 【請求項 9】

前記表面層がリチウム化合物の形成能の低い金属材料からなる請求項 3 ないし 8 の何れかに記載の非水電解液二次電池用電極。

## 【請求項 10】

活物質の粒子がシリコン系材料又はスズ系材料の粒子からなる請求項 3 ないし 9 の何れかに記載の非水電解液二次電池用電極。

## 【請求項 11】

厚さ方向の中央部に、心材としての導電性金属箔層を備え、該金属箔層の各面に前記活物質層がそれぞれ形成されており、更に各活物質層を被覆する前記集電用表面層がそれぞれ形成されており、全体の厚みが  $10 \sim 100 \mu\text{m}$  である請求項 3 記載の非水電解液二次電池用負極。

## 【請求項 12】

前記電極が負極である請求項 1 ないし 11 の何れかに記載の非水電解液二次電池用電極。

## 【請求項 13】

請求項 3 記載の非水電解液二次電池用電極の製造方法であって、  
キャリア箔上に活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層を形成し、  
該活物質層が形成された該キャリア箔を、めっき浴中に浸漬して電解めっきを行い、表裏一対の集電用表面層を形成し、  
前記キャリア箔を前記一方の集電用表面層から剥離分離して電極を得、然る後、  
何れかの集電用表面層に出力端子を取り付けることを特徴とする非水電解液二次電池用

電極の製造方法。

【請求項 14】

請求項 3 記載の非水電解液二次電池用電極の製造方法であって、  
キャリア箔の一面上に電解めっきを行い一方の集電用表面層を形成し、  
該表面層の上に活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層を形成し、  
該活物質層の上に電解めっきを行い他方の集電用表面層を形成し、  
前記キャリア箔を前記一方の集電用表面層から剥離分離して電極を得、然る後、  
何れかの集電用表面層に出力端子を取り付けることを特徴とする非水電解液二次電池用  
電極の製造方法。

【請求項 15】

前記キャリア箔の一面上に前記一方の集電用表面層を形成するに先立ち、該面上に、該  
集電用表面層を構成する材料と異質の材料からなる被覆体を  $0.001 \sim 1 \mu\text{m}$  の厚さで  
形成する請求項 14 記載の製造方法。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 非水電解液二次電池用電極

【技術分野】

【0001】

本発明は、リチウムイオン二次電池等の非水電解液二次電池用の電極及びその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

従来リチウムイオン二次電池用の電極の製造においては、図4に示すように、集電体100の一面に活物質を間欠的に塗工して、活物質が塗工された塗工部101と、活物質が塗工されていない未塗工部102とを形成し、次に未塗工部102に電流の取り出し用のタブ103を取り付けることが一般的である（例えば特許文献1参照）。

【0003】

【特許文献1】 特開平11-354110号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかし前記の間欠塗工は、電極の製造工程を煩雑にする原因となるものである。また電流の取り出し用のタブは、活物質の未塗工部に首尾良く取り付けられるように、その取付位置を正確に制御する必要がある。このことも電極の製造工程を煩雑にする原因となる。更に前記の未塗工部は、活物質の欠損部分であるので、当該欠損部分の分だけ容量損となる。

【0005】

従って本発明は、前述した従来技術が有する種々の欠点を解消し得る非水電解液二次電池用電極を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、電極の厚さ方向で見たときに、活物質層が存在する部位の表面から出力端子が引き出されていることを特徴とする非水電解液二次電池用電極を提供することにより前記目的を達成したものである。

【0007】

また本発明は、前記電極の好ましい製造方法として、  
キャリア箔上に活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層を形成し、  
該活物質層が形成された該キャリア箔を、めっき浴中に浸漬して電解めっきを行い、表裏一対の集電用表面層を形成し、

前記キャリア箔を前記一方の集電用表面層から剥離分離して電極を得、然る後、  
何れかの集電用表面層に出力端子を取り付けることを特徴とする非水電解液二次電池用電極の製造方法を提供するものである。

【0008】

更に本発明は、前記負極の別の好ましい製造方法として、  
キャリア箔の一面上に電解めっきを行い一方の集電用表面層を形成し、  
該表面層の上に活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層を形成し、  
該活物質層の上に電解めっきを行い他方の集電用表面層を形成し、  
前記キャリア箔を前記一方の集電用表面層から剥離分離して電極を得、然る後、  
何れかの集電用表面層に出力端子を取り付けることを特徴とする非水電解液二次電池用電極の製造方法を提供するものである。

【発明の効果】

【0009】

本発明の非水電解液二次電池用電極では、出力端子を取り付けるための取付部分を電極中に設けるために従来の電極に形成されていた活物質層の欠損部分が不要なので、その分



だけ容量を増加させることができる。また、当該欠損部分を形成する必要がないので、電極の製造工程を簡略化することができる。更に、出力端子の取付位置に制限がなく、電極の表面に直接取り付けることができるので、この点からも電極の製造工程を簡略化することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。本実施形態は、本発明の電極を非水電解液二次電池の負極に適用した例である。図1には、本発明の第1の実施形態の要部を拡大した模式図が示されている。なお図1においては、負極の一方の面側のみが示されており他方の面側は示されていないが、他方の面側の構造もほぼ同様となっている。

【0011】

本実施形態の負極は、図1に示すように、表裏一對の面である第1の面1及び第2の面(図示せず)を有している。負極10は、両面間にリチウム化合物の形成能の高い活物質の粒子2を含む活物質層3を備えている。活物質層3は、該層3の各面にそれぞれ形成された一對の集電用表面層(一方の集電用表面層は図示せず)4によって連続的に被覆されている。各表面層4は、第1の面1及び第2の面をそれぞれ含んでいる。また図1から明らかなように負極10は、従来の負極に用いられてきた集電体と呼ばれる集電用の厚膜導電体(例えば金属箔やエキスパンドメタル)を有していない。

【0012】

表面層4は、負極10が電池に組み込まれたときに非水電解液と接し、電極反応に関与する。つまり、表面層4の厚み方向に非水電解液が流通する。これとは対照的に、従来の負極における集電用の厚膜導電体は、その両面に活物質層が形成されている場合には電解液と接することはなく電極反応に関与せず、また片面に活物質層が形成されている場合であっても一方の面しか電解液と接しない。しかも、非水電解液の流通はない。つまり本実施形態の負極10には、前述した通り、従来の負極で用いられていた集電用の厚膜導電体が存在せず、負極の最外面に位置する層、即ち表面層4が電極反応に関与すると共に集電機能と活物質の脱落を防止する機能とを兼ねている。

【0013】

前述の通り表面層4は集電機能を担っている。また表面層4は、活物質層3に含まれる活物質がリチウムイオンを吸脱蔵することによる該活物質の膨張収縮に起因して脱落することを防止するためにも用いられている。表面層4は、非水電解液二次電池の集電体となり得る金属から構成されている。特にリチウム二次電池の集電体となり得る金属から構成されていることが好ましい。そのような金属としては例えば、リチウム化合物の形成能の低い金属材料が挙げられる。具体的には銅、ニッケル、鉄、コバルト又はこれらの金属の合金などが挙げられる。これらの金属のうち銅及びニッケル或いはそれらの合金を用いることが特に好適である。負極10の強度を高める観点からはニッケルを用いることが好ましい。2つの表面層4は、その構成材料が同じであってもよく、或いは異なってもよい。「リチウム化合物の形成能が低い」とは、リチウムと金属間化合物若しくは固溶体を形成しないか、又は形成したとしてもリチウムが微量であるか若しくは非常に不安定であることを意味する。

【0014】

表面層4が集電機能を担っていることによって、本実施形態の負極10は、当該負極10の厚み方向で見た場合に、活物質層3が位置する部位の表面から出力端子9を引き出すことができる。従って本実施形態の負極10は、出力端子を取り付けるための取付部分を電極中に設けるために従来の電極に形成されていた活物質層の欠損部分が不要である。その結果、本実施形態の負極10は、従来の電極に比較して、容量を増加させることができる。更に、本実施形態の負極10では、前記の欠損部分を形成する必要がなく、活物質層3を連続的に形成できるので、製造工程を簡略化することができる。しかも出力端子9の取付位置に制限がなく、負極10の表面の何れの位置にでも直接取り付けることができる。

ので、この点からも製造工程を簡略化することができる。本実施形態の負極 10 の構造は、活物質として半導体であり電子伝導性の低い材料、例えばシリコン系材料を用いる場合に特に有利である。

#### 【0015】

本実施形態の負極 10 では、活物質層 3 が表面層 4 によって被覆されており、その上に出力端子 9 が取り付けられているので、出力端子 9 を表面層 4 に取り付ける時に負極 10 に外力が加わっても、活物質層 3 中の活物質粒子 2 が脱落することが防止される。出力端子 9 の取付方法としては、例えば超音波溶接、レーザー溶接、ハンダ接続、抵抗溶接等が用いられる。

#### 【0016】

各表面層 4 は、従来の電極に用いられている集電用の厚膜導電体よりもその厚みが薄いものである。具体的には  $0.3 \sim 10 \mu\text{m}$  程度、特に  $1 \sim 5 \mu\text{m}$  程度の薄層であることが好ましい。これによって、必要最小限の厚みで活物質層 3 をほぼ万遍なく連続的に被覆することができる。その結果、活物質の粒子 2 の脱落を防止することができる。前記範囲の薄い表面層 4 は、後述するように電解めっきによって形成されることが好ましい。なお 2 つの表面層 4 はその厚みが同じでもよく、或いは異なってもよい。

#### 【0017】

図 1 に示すように負極 10 における、第 1 の面 1 及び第 2 の面のうち少なくとも一方の面は開孔しており且つ活物質層 3 と通ずる多数の微細空隙 5 を有している。微細空隙 5 は表面層 4 の厚さ方向へ延びるように該表面層 4 中に存在している。微細空隙 5 が形成されていることで、非水電解液が活物質層 3 へ十分に浸透することができ、活物質の粒子 2 との反応が十分に起こる。微細空隙 5 は、表面層 4 を断面観察した場合にその幅が約  $0.1 \mu\text{m}$  から約  $10 \mu\text{m}$  程度の微細なものである。微細であるものの、微細空隙 5 は非水電解液の浸透が可能な程度の幅を有している。尤も非水電解液は水系の電解液に比べて表面張力が小さいことから、微細空隙 5 の幅が小さくても十分に浸透が可能である。微細空隙 5 は、好ましくは表面層 4 を電気めっきで形成する際に同時に形成される。

#### 【0018】

第 1 の面 1 及び第 2 の面を電子顕微鏡観察により平面視したとき、少なくとも一方の面における微細空隙 5 の平均開孔面積は、 $0.1 \sim 50 \mu\text{m}^2$  であり、好ましくは  $0.1 \sim 20 \mu\text{m}^2$ 、更に好ましくは  $0.5 \sim 10 \mu\text{m}^2$  程度である。この範囲の開孔面積とすることで、非水電解液の十分な浸透を確保しつつ、活物質の粒子 2 の脱落を効果的に防止することができる。また充放電の初期段階から充放電容量を高めることができる。活物質の粒子 2 の脱落を一層効果的に防止する観点から、前記の平均開孔面積は、活物質の粒子 2 の最大断面積の  $0.1 \sim 50\%$ 、特に  $0.1 \sim 20\%$  であることが好ましい。活物質の粒子 2 の最大断面積とは、活物質の粒子 2 の粒径 ( $D_{50}$  値) を測定し、該粒子 2 を、 $D_{50}$  値の直径を有する球とみなしたときの最大断面積をいう。

#### 【0019】

第 1 の面 1 及び第 2 の面のうち、平均開孔面積が前記の範囲を満たす面を電子顕微鏡観察により平面視したときに、観察視野の面積に対する微細空隙 5 の開孔面積の総和の割合（この割合を開孔率という）は、 $0.1 \sim 20\%$  であり、好ましくは  $0.5 \sim 10\%$  である。この理由は微細空隙 5 の開孔面積を前記の範囲内とすることと同様の理由である。更に同様の理由により、第 1 の面 1 及び第 2 の面のうち、平均開孔面積が前記の範囲を満たす面を電子顕微鏡観察により平面視したときに、どのような観察視野をとっても、 $100 \mu\text{m} \times 100 \mu\text{m}$  の正方形の視野範囲内に 1 個～2 万個、特に 10 個～1 千個、とりわけ 50 個～500 個の微細空隙 5 が存在していることが好ましい。

#### 【0020】

第 1 の面 1 及び第 2 の面間に位置する活物質層 3 は、リチウム化合物の形成能の高い活物質の粒子 2 を含んでいる。該活物質としては、例えばシリコン系材料やスズ系材料、アルミニウム系材料、ゲルマニウム系材料が挙げられる。活物質層 3 は 2 つの表面層 4 によって被覆されているので、活物質がリチウムイオンを吸脱蔵することに起因して脱落する



ことが効果的に防止される。活物質の粒子 2 は微細空隙 5 を通じて電解液と接することができるので、電極反応が妨げられることもない。

#### 【0021】

特に、活物質としてシリコン系材料やスズ系材料を用いることが好ましい。シリコン系材料又はスズ系材料の粒子としては、例えばイ) シリコン単体又はスズ単体の粒子、ロ) 少なくともシリコン又はスズと炭素との混合粒子、ハ) シリコン又はスズと金属との混合粒子、ニ) シリコン又はスズと金属との化合物粒子、ホ) シリコン又はスズと金属との化合物粒子と、金属の粒子との混合粒子、ヘ) シリコン単体又はスズ単体の粒子の表面に金属が被覆されてなる粒子などが挙げられる。ロ)、ハ)、ニ)、ホ) 及びヘ) の粒子を用いると、イ) のシリコン単体又はスズ単体の粒子を用いる場合に比べて、リチウムの吸脱蔵に起因するシリコン系材料の微粉化が一層抑制されるという利点がある。また半導体であり電子伝導性の乏しいシリコンに電子伝導性を付与できるという利点がある。

#### 【0022】

活物質の粒子 2 はその最大粒径が好ましくは  $50\ \mu\text{m}$  以下であり、更に好ましくは  $20\ \mu\text{m}$  以下である。また粒子 2 の粒径を  $D_{50}$  値で表すと  $0.1\sim 8\ \mu\text{m}$ 、特に  $1\sim 5\ \mu\text{m}$  であることが好ましい。最大粒径が  $50\ \mu\text{m}$  超であると、粒子 2 の脱落が起こりやすくなり、電極の寿命が短くなる場合がある。粒径の下限値に特に制限はなく小さいほど好ましい。粒子 2 の製造方法に鑑みると、下限値は  $0.01\ \mu\text{m}$  程度である。粒子 2 の粒径は、マイクロトラック、電子顕微鏡観察によって測定される。

#### 【0023】

負極全体に対する活物質の量が少なすぎると電池のエネルギー密度を十分に向上させるべく、逆に多すぎると活物質の脱落が起こりやすくなる傾向にある。これらを勘案すると、活物質の量は負極 10 全体に対して好ましくは  $5\sim 80$  重量%であり、更に好ましくは  $10\sim 50$  重量%、一層好ましくは  $20\sim 50$  重量%である。

#### 【0024】

活物質層 3 の厚みは、負極全体に対する活物質の量の割合や活物質の粒径に応じて適宜調節することができ、本実施形態においては特に臨界的なものではない。一般には  $1\sim 100\ \mu\text{m}$ 、特に  $3\sim 40\ \mu\text{m}$  程度である。活物質層 3 は、後述するように、活物質の粒子 2 を含む導電性スラリーを塗布することによって形成されることが好ましい。

#### 【0025】

表面層 4 及び活物質層 3 を含む負極 10 全体の厚みは、負極 10 の強度やエネルギー密度を高めること考慮すると、 $2\sim 50\ \mu\text{m}$ 、特に  $10\sim 50\ \mu\text{m}$  程度であることが好ましい。

#### 【0026】

活物質層 3 においては、第 1 の面 1 及び第 2 の面をそれぞれ含む各表面層 4 を構成する材料が活物質層 3 の厚み方向全域に亘って浸透していることが好ましい。そして浸透した該材料中に活物質の粒子 2 が存在していることが好ましい。つまり活物質の粒子 2 は負極 10 の表面に実質的に露出しておらず表面層 4 の内部に包埋されていることが好ましい。これによって、活物質層 3 と表面層 4 との密着性が強固なものとなり、活物質の脱落が一層防止される。また活物質層 3 中に浸透した前記材料を通じて表面層 4 と活物質との間に電子伝導性が確保されるので、電氣的に孤立した活物質が生成すること、特に活物質層 3 の深部に電氣的に孤立した活物質が生成することが効果的に防止され、集電機能が保たれる。その結果、負極としての機能低下が抑えられる。更に負極の長寿命化も図られる。

#### 【0027】

表面層 4 を構成する材料は、活物質層 3 をその厚み方向に貫いており、両表面層 4 がつながっていることが好ましい。それによって 2 つの表面層 4 は前記材料を通じて電氣的に導通することになり、負極 10 全体としての電子伝導性が一層高くなる。つまり本実施形態の負極 10 は、その全体が一体として集電機能を有する。表面層 4 を構成する材料が活物質層の厚み方向全域に亘って浸透して両表面層同士がつながっていることは、該材料を測定対象とした電子顕微鏡マッピングによって求めることができる。表面層 4 を構成する



材料を、活物質層中に浸透させるための好ましい方法は後述する。

#### 【0028】

活物質層3における活物質の粒子2の間は、表面層4の構成材料で完全に満たされているのではなく、該粒子間に空隙6が存在していることが好ましい（この空隙は、表面層4に形成された微細空隙5とは異なるものであることに留意すべきである）。この空隙6の存在によって、活物質の粒子2がリチウムを吸脱蔵して膨張収縮することに起因する応力が緩和される。この観点から、活物質層3における空隙6の割合は5～30体積％程度、特に5～9体積％程度であることが好ましい。空隙6の割合は、電子顕微鏡マッピングによって求めることができる。後述するように活物質層3は、好ましくは活物質の粒子2を含む導電性スラリーを塗布し乾燥させることによって形成されることから、活物質層3には自ずと空隙6が形成される。従って空隙6の割合を前記範囲にするためには、例えば活物質の粒子2の粒径、導電性スラリーの組成、スラリーの塗布条件を適切に選択すればよい。またスラリーを塗布乾燥して活物質層3を形成した後、適切な条件下でプレス加工して空隙6の割合を調整してもよい。

#### 【0029】

活物質層3中には活物質の粒子2に加えて導電性炭素材料又は導電性金属材料の粒子7が含まれていることが好ましい。これによって負極10に電子伝導性が一層付与される。この観点から活物質層3中に含まれる導電性炭素材料又は導電性金属材料の粒子7の量は0.1～20重量％、特に1～10重量％であることが好ましい。導電性炭素材料としては例えばアセチレンブラックやグラファイトなどの粒子が用いられる。これらの粒子の粒径は40 $\mu$ m以下、特に20 $\mu$ m以下であることが、電子伝導性の一層付与の点から好ましい。該粒子の粒径の下限値に特に制限はなく小さいほど好ましい。該粒子の製造方法に鑑みると、その下限値は0.01 $\mu$ m程度となる。

#### 【0030】

次に本実施形態の負極の好ましい第1の製造方法を、図2を参照しながら説明する。先ず、負極を製造する。負極の製造には、図2(a)に示すようにキャリア箔11を用意する。キャリア箔11の材質に特に制限はない。キャリア箔11は導電性であることが好ましい。この場合、導電性を有していれば、キャリア箔11は金属製でなくてもよい。しかし金属製のキャリア箔11を用いることで、負極の製造後にキャリア箔11を溶解・製箔してリサイクルできるという利点がある。リサイクルの容易性を考慮すると、キャリア箔11の材質は、後述する電解めっきによって形成される表面層4の材質と同じであることが好ましい。キャリア箔11は、負極を製造するための支持体として用いられるものであることから、製造工程においてヨレ等が生じないような強度を有していることが好ましい。従ってキャリア箔11は、その厚みが10～50 $\mu$ m程度であることが好ましい。

#### 【0031】

キャリア箔11は例えば電解や圧延で製造することができる。圧延で製造することで、表面粗さの低いキャリア箔11を得ることができる。表面粗さの低いキャリア箔11を用いることによって、後述する剥離層11aを形成しなくてもよくなるというメリットがある。一方キャリア箔11を電解によって製造することで、キャリア箔11の製造から負極の製造までをインラインで行うことができる。インラインで行うことは、負極の安定製造及び製造コストの低減の点から有利である。電解によってキャリア箔11を製造する場合には、回転ドラムを陰極として用い、銅やニッケルなどの金属イオンを含む電解浴中で電解を行いドラム周面に金属を析出させる。析出した金属をドラム周面から剥離することでキャリア箔11が得られる。

#### 【0032】

キャリア箔11の表面粗さが低い場合には、キャリア箔11の表面上に直接活物質層3を形成することができる。また図2(a)に示すように、キャリア箔11の一面に剥離層11aを形成し、その上に活物質層3を形成してもよい。剥離層11aを形成することで、剥離を一層首尾良く行うことができる。また、キャリア箔11に防錆効果を付与できるという利点もある。剥離層11aを形成するか否かにかかわらずキャリア箔11の表面粗

さRaは0.01~3 $\mu$ m、特に0.01~1 $\mu$ m、とりわけ0.01~0.2 $\mu$ mであることが好ましい。この程度の低表面粗さであれば、剥離を首尾良く行うことができ、また剥離層11aを形成する場合には、厚みのムラのない剥離層11aを形成することができる。尤も、剥離層11aを形成する場合には、該剥離層11aによってキャリア箔11の表面粗さが減殺されるので、キャリア箔11aの表面粗さRaは前記の範囲よりも大きくても差し支えないこともある。

#### 【0033】

剥離層11aは、例えばクロムめっき、ニッケルめっき、鉛めっき、クロメート処理等によって形成される。また、特開平11-317574号公報の段落〔0037〕~〔0038〕に記載の窒素含有化合物や硫黄含有化合物、特開2001-140090号公報の段落〔0020〕~〔0023〕に記載の窒素含有化合物や硫黄含有化合物と銅微細粒との混合物などによって形成されてもよい。これらのうち、剥離性が良好な点から、クロムめっき、ニッケルめっき、鉛めっき又はクロメート処理によって剥離層11aが形成されることが好ましい。この理由は、これらの処理等によって剥離層11aの表面に酸化物あるいは酸塩の層が形成され、この層は、キャリア箔11と後述する電解めっき層との密着性を低下させ剥離性を向上させる機能を有するからである。剥離層11aの厚みは0.05~3 $\mu$ mであることが、首尾良く剥離を行い得る点から好ましい。剥離層11aが形成された後の該剥離層11aの表面粗さRaは、キャリア箔11上に活物質層3を直接形成する場合と同様に、0.01~3 $\mu$ m、特に0.01~1 $\mu$ m、とりわけ0.01~0.2 $\mu$ mであることが好ましい。

#### 【0034】

電解によって製造されるキャリア箔11は、その製造方法に起因してその一方の面が平滑な光沢面となっており、他方の面が凹凸のあるマット面となっている。つまり各面の表面粗さが互いに異なっている。光沢面は、電解におけるドラム周面に対向していた面であり、マット面は析出面である。本製造方法においてキャリア箔11に剥離層11aを形成する場合、光沢面及びマット面のどちらに剥離層11aを形成していてもよい。剥離性が良好であることを考慮すると、表面粗さの低い光沢面上に剥離層11aを形成することが好ましい。マット面上に剥離層11aを形成する場合には、例えば特開平9-143785号公報に記載の電解液添加剤を用いて電解を行って製造された箔を用いたり、剥離層11aの形成に先立ちマット面をエッチングすればよい。或いは圧延によってマット面の表面粗さを低下させてもよい。

#### 【0035】

次に図2(b)に示すように剥離層11a上に、活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層3を形成する。なお剥離層11aを形成しない場合にはキャリア箔11の表面に直接活物質層3を形成する。スラリーは、活物質の粒子、導電性炭素材料や導電性金属材料の粒子、結着剤及び希釈溶媒などを含んでいる。これらの成分のうち、結着剤としてはポリビニリデンフルオライド(PVDF)、ポリエチレン(PE)、エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)などが用いられる。希釈溶媒としてはN-メチルピロリドン、シクロヘキサンなどが用いられる。スラリー中における活物質の粒子の量は14~40重量%程度とすることが好ましい。導電性炭素材料又は導電性金属材料の粒子の量は0.4~4重量%程度とすることが好ましい。結着剤の量は0.4~4重量%程度とすることが好ましい。また希釈溶媒の量は60~85重量%程度とすることが好ましい。

#### 【0036】

スラリーの塗膜が乾燥して活物質層3が形成された後、該活物質層3が形成されたキャリア箔11を、リチウム化合物の形成能の低い金属材料を含むめっき浴中に浸漬して電解めっきを行う。めっき浴への浸漬によってめっき液が活物質層3内に浸入して、活物質層3と剥離層11aとの界面にまで達し、その状態下に電解めっきが行われる。その結果、(a)活物質層3の内部、(b)活物質層3の外面側(即ちめっき液と接している面側)及び(c)活物質層3の内面側(即ち剥離層11aと対向している面側)において、リチウム化合物の形成能の低い金属材料が析出して、各表面層4が形成されると共に表面層4



を構成する材料が活物質層 3 の厚み方向全域に亘って浸透して図 1 に示す構造の負極 10 が得られる (図 2 (c) 参照)。

#### 【0037】

電解めっきの条件としては、例えばリチウム化合物の形成能の低い金属材料として銅を用いる場合、硫酸銅系溶液を用いるときには、銅の濃度を  $30 \sim 100 \text{ g/l}$ 、硫酸の濃度を  $50 \sim 200 \text{ g/l}$ 、塩素の濃度を  $30 \text{ ppm}$  以下とし、液温を  $30 \sim 80^\circ\text{C}$ 、電流密度を  $1 \sim 100 \text{ A/dm}^2$  とすればよい。ピロ磷酸銅系溶液を用いる場合には、銅の濃度  $2 \sim 50 \text{ g/l}$ 、ピロ磷酸カリウムの濃度  $100 \sim 700 \text{ g/l}$  とし、液温を  $30 \sim 60^\circ\text{C}$ 、 $\text{pH}$  を  $8 \sim 12$ 、電流密度を  $1 \sim 10 \text{ A/dm}^2$  とすればよい。これらの電解条件を適宜調節することで、表面層 4 を構成する材料が活物質層 3 の厚み方向全域に亘って浸透して両表面層 4 が電氣的に導通するようになる。更に、表面層 4 中に、先に述べた多数の微細空隙 5 が容易に形成される。

#### 【0038】

電解めっきによって表面層 4 に微細空隙 5 を形成する方法は、後述するプレス加工による微細空隙の形成に比べて外力が加わらない方法なので、表面層 4、ひいては負極 10 が損傷を受けることがないという利点がある。表面層 4 の形成の際に微細空隙 5 が形成されるメカニズムは以下の通りであると本発明者らは推測している。即ち、活物質層 3 は活物質の粒子 2 を含む層であることから、活物質層 3 の表面はミクロの凹凸形状となっている。つまりめっきが成長しやすい活性サイトとそうでないサイトとが混在した状態となっている。このような状態の活物質層に電解めっきを行うと、めっきの成長にムラが生じ、表面層 4 の構成材料の粒子が多結晶状に成長していく。結晶の成長が進み、隣り合う結晶がぶつかるとその部分に空隙が形成される。このようにして形成された空隙が多数連なることによって微細空隙 5 が形成されると推測される。この方法によれば微細空隙 5 はその構造が極めて微細になる。

#### 【0039】

負極 10 が形成された後に、これをプレス加工して表面層 4 に微細空隙 5 を生じさせてもよい。十分な電子伝導性を得る観点から、プレス加工による圧密化は、プレス加工後の活物質層 3 と表面層 4 との厚みの総和が、プレス加工前の  $90\%$  以下、好ましくは  $80\%$  以下となるように行うことが好ましい。プレス加工には、例えばロールプレス機を用いることができる。プレス加工後の活物質層 3 には、先に述べた通り  $5 \sim 30$  体積%の空隙 6 が存在していることが好ましい。この空隙 6 の存在によって、充電時にリチウムを吸蔵して体積が膨張する場合に、その体積膨張に起因する応力が緩和される。このような空隙 6 はプレス加工の条件を前述のようにコントロールすればよい。この空隙 6 の値は、先に述べた通り電子顕微鏡マッピングによって求めることができる。

#### 【0040】

本製造方法においては、電解めっきを行うに先立ち、活物質層 3 をプレス加工してもよい (このプレス加工を、先に述べたプレス加工と区別する意味で前プレス加工と呼ぶ)。前プレス加工を行うことで、活物質層 3 と表面層 4 との剥離が防止され、また負極 10 の表面に活物質の粒子 2 が露出することが防止される。その結果、活物質の粒子 2 の脱落に起因する電池のサイクル寿命の劣化を防ぐことができる。更に、前プレス加工を行うことで、表面層 4 を構成する材料の活物質 3 内への浸透の程度をコントロールできる。具体的には、プレスの程度が大きいと活物質の粒子 2 間の距離が短くなり、表面層 4 を構成する材料が活物質 3 内へ浸透しづらくなる。逆にプレスの程度が小さいと活物質の粒子 2 間の距離が長くなり、表面層 4 を構成する材料が活物質 3 内へ浸透しやすくなる。前プレス加工の条件としては、前プレス加工後の活物質層 3 の厚みが、前プレス加工前の活物質層 3 の厚みの  $95\%$  以下、特に  $90\%$  以下となるような条件であることが好ましい。

#### 【0041】

次に、図 2 (d) に示すように、剥離層 11a の部分において負極 10 をキャリア箔 11 から剥離分離する。なお、図 2 (d) では剥離層 11a がキャリア箔 11 側に残るよう描かれているが、実際は剥離層 11a はその厚さや剥離処理剤の種類によってキャリア

箔 11 側に残る場合もあれば、負極 10 側に残る場合もある。或いはこれら双方に残る場合もある。何れの場合であっても、剥離層 11a はその厚みが極めて薄いので、得られる負極 10 の性能に何ら影響はない。

#### 【0042】

最後に、何れかの表面層 4 の表面に、所定手段によって出力端子を取り付ける。取付方法は前述の通り、例えば超音波溶接、レーザー溶接、ハンダ接続等である。本製造方法によれば、従来の電極の製造方法で出力端子を取り付けるときに行われてきた、活物質の欠損部分への出力端子の位置合わせの必要がないので、製造方法が簡略化される。

#### 【0043】

次に、本実施形態の負極の第 2 及び第 3 の製造方法について説明する。これらの製造方法については、第 1 の製造方法と異なる点についてのみ説明し、特に説明しない点については、第 1 の製造方法に関する説明が適宜適用される。

#### 【0044】

第 2 の製造方法においては、キャリア箔の一面上に、剥離層を形成した後に、又は剥離層を形成せずに、該面上に電解めっきを行い一方の表面層を形成する。次いで、この表面層の上に活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層を形成する。更に、活物質層の上に電解めっきを行い他方の表面層を形成する。そして、キャリア箔を一方の表面層から剥離分離して負極を得る。その後は、第 1 の製造方法と同様の操作に従い二つの負極を貼り合わせ負極を得る。

#### 【0045】

このように、第 2 の製造方法においては、キャリア箔の一面上に予め一方の表面層を形成した後に活物質層を形成する点が第 1 の製造方法と相違する。その後の操作は第 1 の製造方法と実質的に同じである。本製造方法において、先に形成される表面層の電解めっき条件は、第 1 の製造方法における電解めっきの条件と同様とすることができる。これによって、先に形成される表面層に微細空隙を首尾良く形成することができる。

#### 【0046】

第 3 の製造方法においては、第 2 の製造方法において、キャリア箔の一面上に一方の表面層を形成するに先立ち、該面上に、該表面層を構成する材料と異質の材料からなる薄層の被覆体を形成する。その後一方の表面層を電解めっきによって形成する。この操作によって、一方の表面層に形成される微細空隙の数や開孔面積を容易にコントロールすることができる。

#### 【0047】

被覆体は、表面層の形成面の電子伝導性を不均一な状態にすることで、表面層に多数の微細空隙を形成するために用いられる。被覆体は、その厚みが  $0.001 \sim 1 \mu\text{m}$ 、特に  $0.002 \sim 0.5 \mu\text{m}$ 、とりわけ  $0.005 \sim 0.2 \mu\text{m}$  となるように形成されることが好ましい。この程度の薄さにすることで、被覆体は、キャリア箔の表面を不連続に、例えば島状に被覆することになるからである。

#### 【0048】

被覆体は、表面層の構成材料と異質の材料からなる。これによって剥離工程において、キャリア箔から表面層を首尾良く剥離することができる。特に被覆体は、表面層の構成材料と異質の材料であって、且つ Cu、Ni、Co、Mn、Fe、Cr、Sn、Zn、In、Ag、Au、C、Al、Si、Ti 及び Pd のうちの少なくとも 1 種類の元素を含んで構成されていることが好ましい。

#### 【0049】

被覆体の形成方法に特に制限はない。例えば、表面層の形成方法との関係で、被覆体の形成方法を選択することができる。具体的には、表面層を電解めっきで形成する場合には、被覆体も電解めっきで形成することが製造効率等の点から好ましい。尤も他の方法、例えば無電解めっき、スパッタリング法、物理気相蒸着法 (PVD)、化学気相蒸着法 (CVD)、ゾルゲル法又はイオンプレーティング法によって被覆体を形成することも可能である。



## 【0050】

電解めっきによって被覆体を形成する場合には、被覆体の構成材料に応じて適切なめっき浴やめっき条件が選択される。例えば被覆体をスズから構成する場合には、めっき浴として以下の組成を有するものや、ほうふっ化スズ浴を用いることができる。このめっき浴を用いる場合の浴温は15～30℃程度であり、電流密度は0.5～10A/dm<sup>2</sup>程度であることが好ましい。

- ・ SnSO<sub>4</sub> 30～70g/l
- ・ H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 60～150g/l
- ・ クレゾールスルホン酸 70～100g/l

## 【0051】

先に述べた通り、被覆体は、表面層の形成面の電子伝導性を不均一な状態にするために用いられる。従って、被覆体の構成材料の電子伝導性がキャリア箔の電子伝導性と大きく異なれば、被覆体を形成することで表面層の形成面の電子伝導性が直ちに不均一な状態になる。例えば被覆体の構成材料としてカーボンを用いるような場合である。一方、被覆体の構成材料として、キャリア箔と同程度の電子伝導性を有する材料、例えばスズ等を始めとする各種金属材料を用いた場合には、被覆体の形成によっては、表面層の形成面の電子伝導性が直ちに不均一な状態とはならない。そこで、そのような材料から被覆体を構成する場合には、被覆体が形成されたキャリア箔を、乾燥状態下に含酸素雰囲気、例えば大気中にさらすことが好ましい。これによって被覆体の表面（及びキャリア箔の露出面）を酸化させる。この操作によって、表面層の形成面の電子伝導性が不均一な状態になる。この状態下に後述する電解めっきを行うと、被覆体の表面とキャリア箔の露出面とで電析速度に差が生じ、微細空隙を容易に形成することができる。酸化の程度は本発明において臨界的ではない。例えば、被覆体が形成されたキャリア箔を大気中に10～30分程度放置しておけば十分であることが本発明者らの検討によって判明した。尤も被覆体が形成されたキャリア箔を強制的に酸化させることは妨げられない。

## 【0052】

被覆体が形成されたキャリア箔を、含酸素雰囲気中にさらすときにこれを乾燥状態にする理由は、酸化を効率的に行うためである。例えば電解めっきによって被覆体を形成した場合には、キャリア箔をめっき浴から引き上げた後にドライヤ等を用いてこれを乾燥させ、次いで所定時間大気中に放置すればよい。被覆体の形成方法としてスパッタリング法や各種蒸着法等の乾式法を用いる場合には乾燥操作は不要であり、被覆体の形成後、そのまま大気中に放置しておけばよい。

## 【0053】

被覆体を酸化させた後に、その上に剥離剤を施してもよい。剥離剤を施した後に、又は剥離剤を施さずに、表面層の構成材料を電解めっきによって電析させて被覆体上に表面層を形成する。形成された表面層には、被覆体に起因する微細空隙が多数形成される。めっき浴やめっき条件は、表面層の構成材料に応じて適切に選択される。例えば表面層をNiから構成する場合には、めっき浴として以下の組成を有するワット浴やスルファミン酸浴を用いることができる。これらのめっき浴を用いる場合の浴温は40～70℃程度であり、電流密度は0.5～20A/dm<sup>2</sup>程度であることが好ましい。

- ・ NiSO<sub>4</sub>・6H<sub>2</sub>O 150～300g/l
- ・ NiCl<sub>2</sub>・6H<sub>2</sub>O 30～60g/l
- ・ H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 30～40g/l

## 【0054】

キャリア箔上に表面層が形成された後は、第2の製造方法と同様の手順に従い負極及び負極が得られる。

## 【0055】

このようにして得られた本実施形態の負極は、公知の正極、セパレータ、非水系電解液と共に用いられて非水電解液二次電池となされる。正極は、正極活物質並びに必要により導電剤及び結着剤を適当な溶媒に懸濁し、正極合剤を作製し、これを集電体に塗布、乾燥

した後、ロール圧延、プレスし、さらに裁断、打ち抜きすることにより得られる。正極活物質としては、リチウムニッケル複合酸化物、リチウムマンガン複合酸化物、リチウムコバルト複合酸化物等の従来公知の正極活物質が用いられる。セパレーターとしては、合成樹脂製不織布、ポリエチレン又はポリプロピレン多孔質フィルム等が好ましく用いられる。非水電解液は、リチウム二次電池の場合、支持電解質であるリチウム塩を有機溶媒に溶解した溶液からなる。リチウム塩としては、例えば、 $\text{LiClO}_4$ 、 $\text{LiAlCl}_4$ 、 $\text{LiPF}_6$ 、 $\text{LiAsF}_6$ 、 $\text{LiSbF}_6$ 、 $\text{LiSCN}$ 、 $\text{LiCl}$ 、 $\text{LiBr}$ 、 $\text{LiI}$ 、 $\text{LiCF}_3\text{SO}_3$ 、 $\text{LiC}_4\text{F}_9\text{SO}_3$ 等が例示される。

#### 【0056】

次に本発明の電極の第2の実施形態について図3を参照しながら説明する。本実施形態については、第1の実施形態と異なる点についてのみ説明し、特に説明しない点については、第1の実施形態に関して詳述した説明が適宜適用される。また、図3において、図1と同じ部材に同じ符号を付してある。

#### 【0057】

図3に示すように本実施形態の負極は、厚さ方向の中央部に、芯材としての導電性金属箔層8を備えている。金属箔層8の各面には活物質層3，3がそれぞれ形成されている。更に各活物質層3，3被覆する集電用表面層4a，4bがそれぞれ形成されている。

#### 【0058】

各活物質層3，3においては、集電用表面層4a，4bを構成する材料が各活物質層3，3の厚み方向全域に亘ってそれぞれ浸透している。活物質の粒子2は電極の表面に露出しておらず各表面層4a，4bの内部に包埋されている。各表面層4a，4bを構成する。集電用表面層4a，4bを構成する材料は、各活物質層3，3をその厚み方向に貫いており金属箔層8とつながっている。それによって各表面層4a，4bは金属箔層8と電気的に導通することになり、負極全体としての電子伝導性が一層高くなる。つまり本実施形態の負極も第1の実施形態の負極と同様に、負極全体が一体として集電機能を有する。

#### 【0059】

一方の表面層4bの表面には出力端子9が取り付けられている。出力端子9の取付部位は、第1の実施形態と同様に、負極10の厚み方向で見た場合に、活物質層3が位置する部位の表面である。このように出力端子9を取り付けることで、本実施形態の負極は、第1の実施形態の負極と同様の効果を奏する。

#### 【0060】

本実施形態における表面層4a，4b及び活物質層3，3の厚みは第1の実施形態と同様とすることができる。金属箔層8の厚みに関しては、負極全体の厚みを抑えてエネルギー密度を高める観点から、 $5 \sim 40 \mu\text{m}$ 、特に $10 \sim 20 \mu\text{m}$ であることが好ましい。同様の観点から、負極全体の厚みは $10 \sim 100 \mu\text{m}$ 、特に $20 \sim 60 \mu\text{m}$ であることが好ましい。

#### 【0061】

本実施形態の負極の製造方法の概略を説明すると次の通りである。先ず金属箔層8の各面に活物質の粒子を含む導電性スラリーを塗布して活物質層をそれぞれ形成する。金属箔層8は予め製造しておいてもよく、或いは本実施形態の負極の製造工程における一工程としてインラインで製造されてもよい。金属箔層8がインラインで製造される場合、電解析出によって製造されることが好ましい。スラリーの塗膜が乾燥して活物質層が形成された後、該活物質層が形成された金属箔層8を、リチウム化合物の形成能の低い金属材料を含むめっき浴中に浸漬し、その状態下に活物質層上に該金属材料による電解めっきを行い表面層4a，4bを形成する。この方法を用いることで、表面層4a，4bに多数の微細空隙を容易に形成することができる。また、表面層4a，4bを構成する金属材料が活物質層の厚み方向全域に亘って浸透して、両表面層が金属箔層8と電気的に導通する。

#### 【0062】

本発明は前記実施形態に制限されない。例えば前記実施形態においては、本発明の適用対象として非水電解液二次電池の負極を例にとり説明したが、本発明を同電池の正極に適

用することもできる。

【0063】

また、前記の各実施形態においては、負極における表面層を構成する材料が活物質層をその厚み方向に貫いて、両表面層が電氣的に導通していたが、各表面層の集電性を十分に確保できる限度において、両表面層は電氣的に導通していなくてもよい。

【図面の簡単な説明】

【0064】

【図1】本発明の電極の第1の実施形態の要部を拡大して示す模式図である。

【図2】本発明の負極の一実施形態の好ましい製造方法を示す工程図である。

【図3】本発明の電極の第2の実施形態の要部を拡大して示す模式図である。

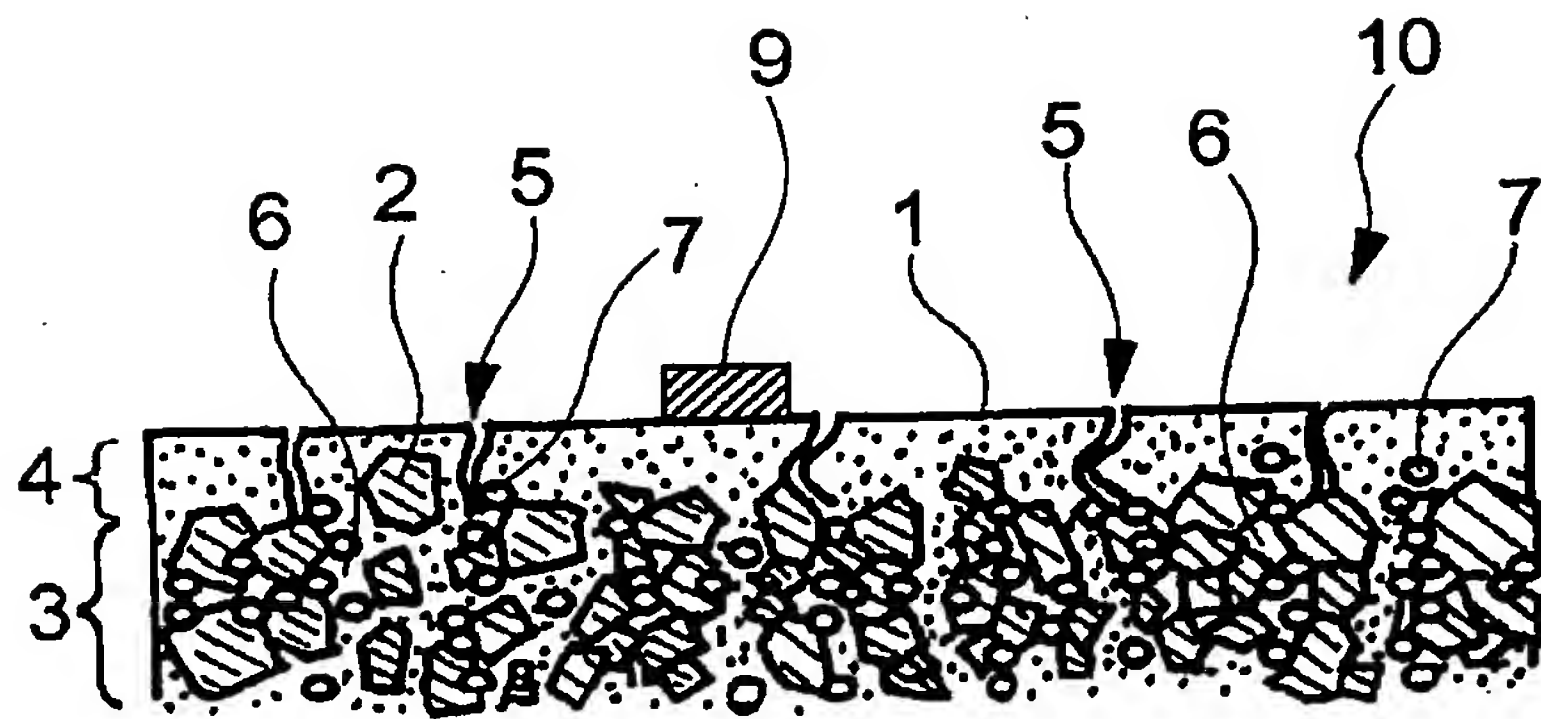
【図4】従来の電極の構造を示す模式図である。

【符号の説明】

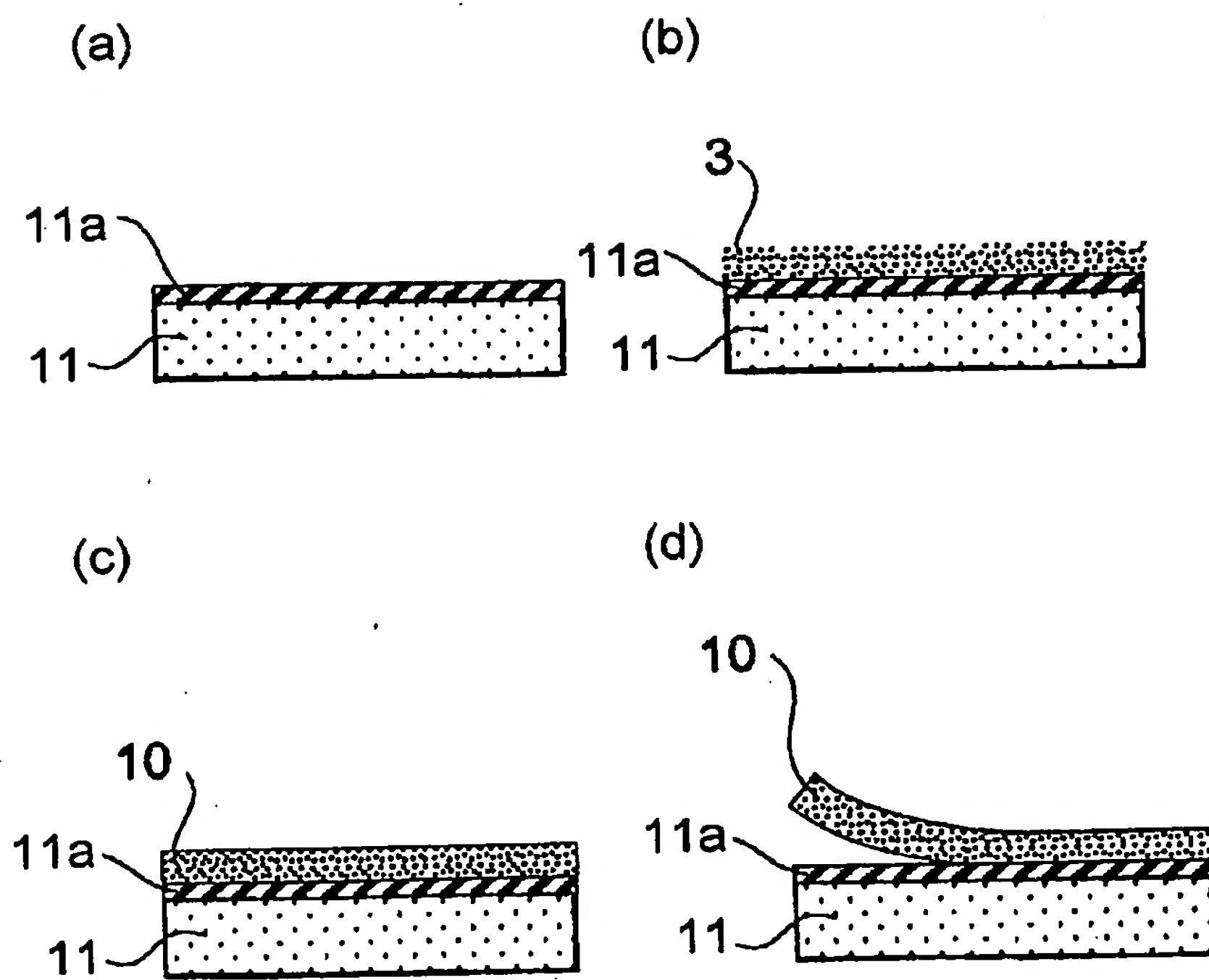
【0065】

- 1 第1の面
- 2 活物質の粒子
- 3 活物質層
- 4 表面層
- 5 微細空隙
- 6 空隙
- 7 導電性炭素材料又は導電性金属材料の粒子
- 8 金属箔層
- 9 出力端子
- 10 負極
- 11 キャリア箔
- 11a 剥離層

【書類名】 図面  
【図 1】

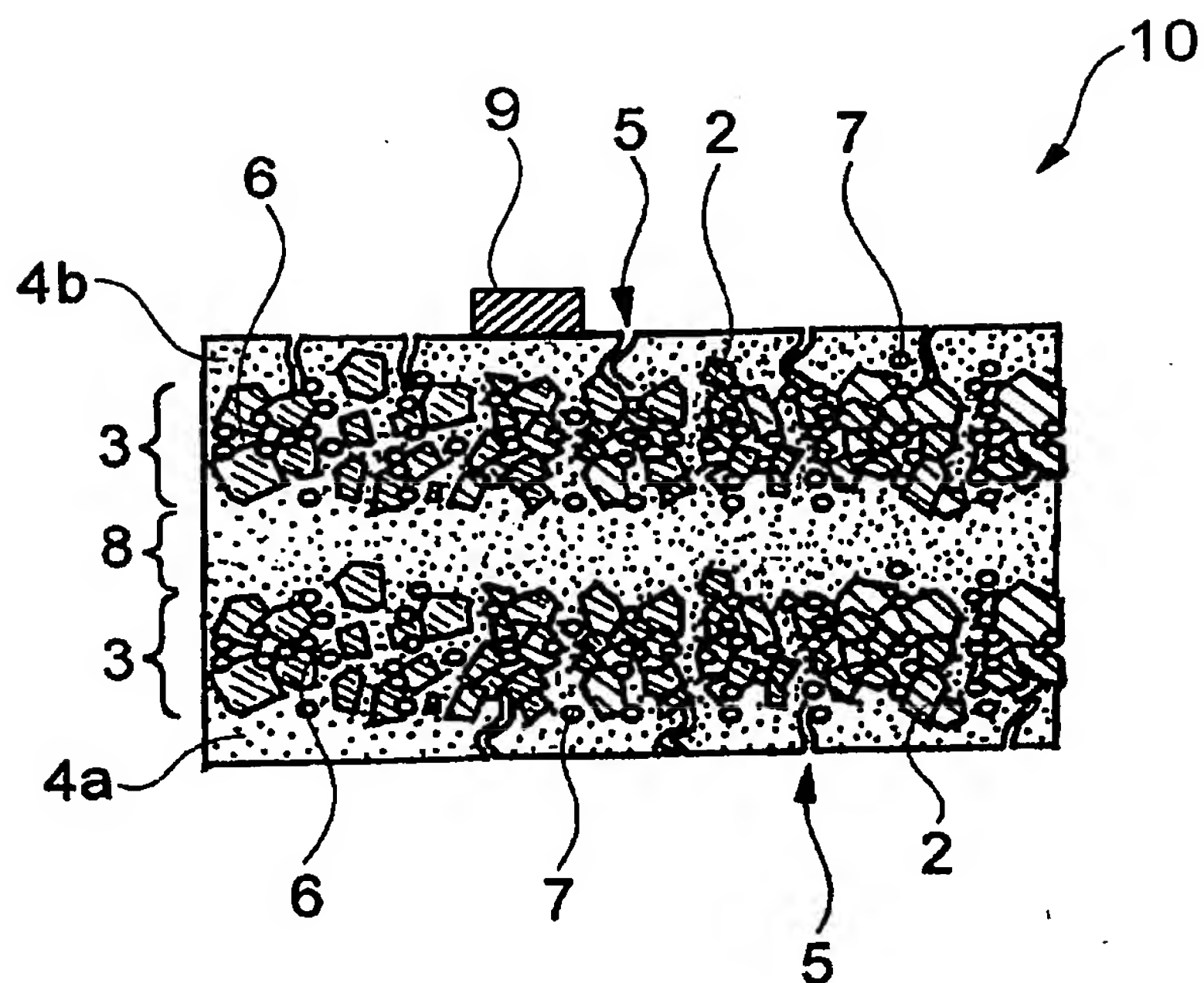


【図 2】

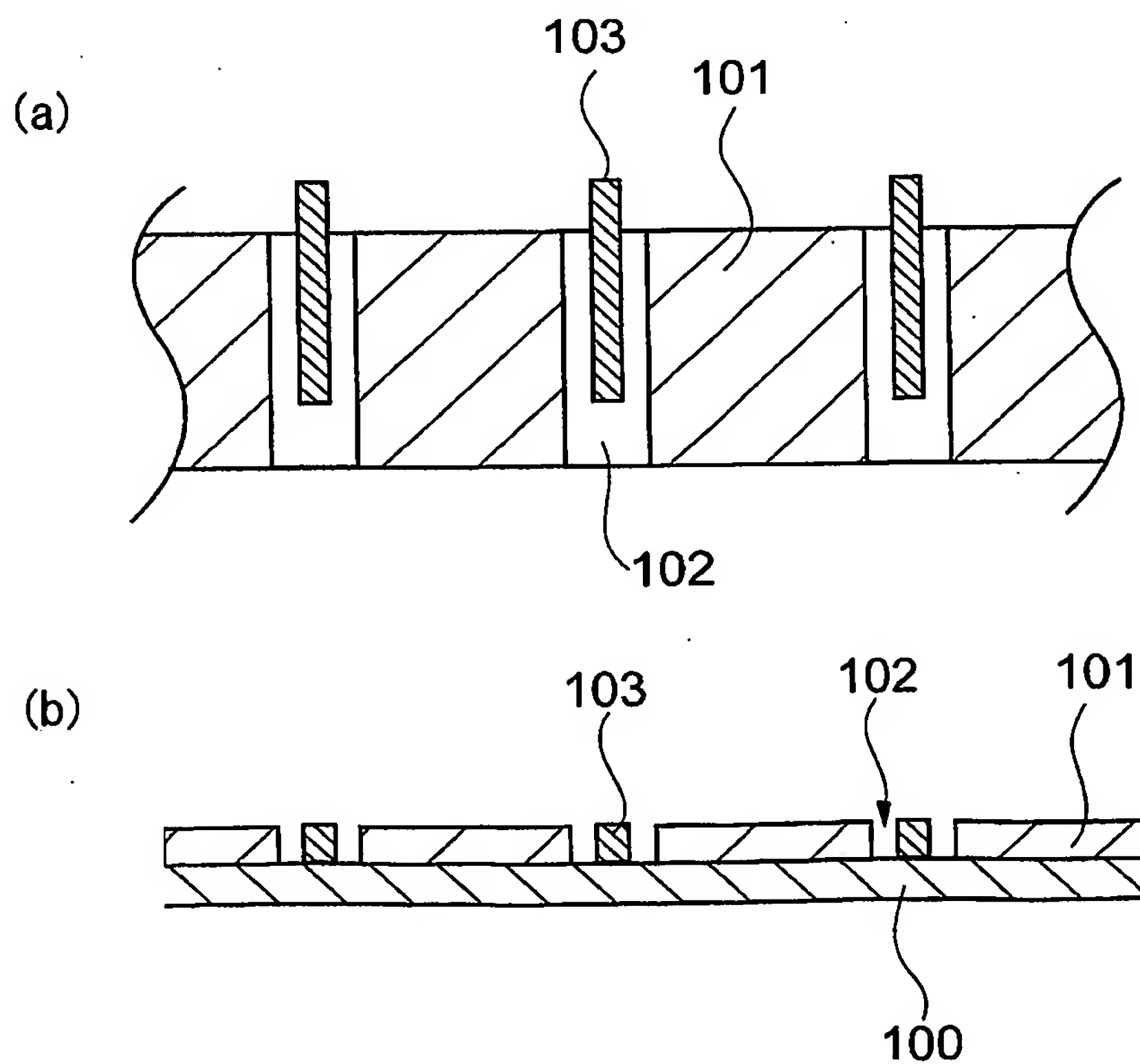




【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 従来の電極よりも容量を増加させることができ、また製造工程を簡略化し得る非水電解液二次電池用電極を提供すること。

【解決手段】 本発明の電極 10 は、電極の厚さ方向で見たときに、活物質層 3 が存在する部位の表面から出力端子 9 が引き出されていることを特徴とする。活物質層 3 に含まれる活物質は電子伝導性の低い材料からなることが好ましい。電極 10 は、表面が電解液と接する一对の集電用表面層 4 と、表面層 4 間に介在されたりチウム化合物の形成能の高い活物質の粒子 2 を含む少なくとも一層の活物質層 3 とを備えていることが好ましい。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 4 - 0 0 2 4 1 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 6 1 8 3 ]

1. 変更年月日  
[変更理由]

1 9 9 9 年 1 月 1 2 日

住所変更

住 所

東京都品川区大崎 1 丁目 1 1 番 1 号

氏 名

三井金属鉱業株式会社